宛先：f3d@sanken.osaka-u.ac.jp（又はFAX:06-6879-8507）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

令和3年（2021年度）会員登録フォーム

2021年　　月　　日

フレキシブル3D実装コンソーシアム御中

私は、2021年度 フレキシブル3D実装コンソーシアムに参加いたします。

参加希望WG　 ：□ 先端電子デバイス接着技術WG / □先端半導体WMV対策研究WG

（参加を希望されるWGにチェックをお願い致します。

**1つの入会枠に対して1つのWGのみ選択可能となります**）

※2つのWGに所属する場合には、入会金および年会費が2倍必要となります。

ご担当者名　 　：

御社名・機関名 ：

機関名・役職 ：

電話・FAX　　　：

住所　　　　　 ： 〒

電子メール　　 ：

ご要望・コメント等：

研究会ご案内の送付希望先リスト：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| お名前 | 所属部署 | メールアドレス |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |